

半导体封装与测试工程—CMOS影像感测器实务

教客网 · 百万图书阅读与交易网站 (www.jiaokey.com)

《半导体封装与测试工程—CMOS影像感测器实务》是由陈榕庭编著编著的精品图书，由全华图书股份有限公司出版。教客网提供的图书交易、电子书在线阅读与PDF下载服务，支持电脑、平板和手机多终端访问，涵盖教材、教辅、文学、科技、艺术等多个领域，是读者查找和收藏图书资源的实用平台。

书名	半导体封装与测试工程—CMOS影像感测器实务
作者	陈榕庭编著
出版社	全华图书股份有限公司
ISBN	
出版日期	2007-01-01
页数	313
价格	
关键词	半导体封装与测试工程—CMOS影像感测器实务, 陈榕庭编著, 全华图书股份有限公司
分类	

本书出售、求购与在线阅读地址: <https://www.jiaokey.com/book/detail/13604335.html>

更多相关图书推荐: 首页: <https://www.jiaokey.com>

陈榕庭编著 其他作品: <https://www.jiaokey.com/book/detail/13604335.html>

全华图书股份有限公司

出版图书: <https://www.jiaokey.com/book/detail/13604335.html>

关键词搜索: 半导体封装与测试工程—CMOS影像感测器实务: <https://www.jiaokey.com/book/detail/13604335.html>

教客网 提供大量电子书免费在线阅读与 PDF

下载服务, 支持按书名、作者、出版社、ISBN、标签等多维度检索图书资源。